

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 118 (2000)
Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



CD

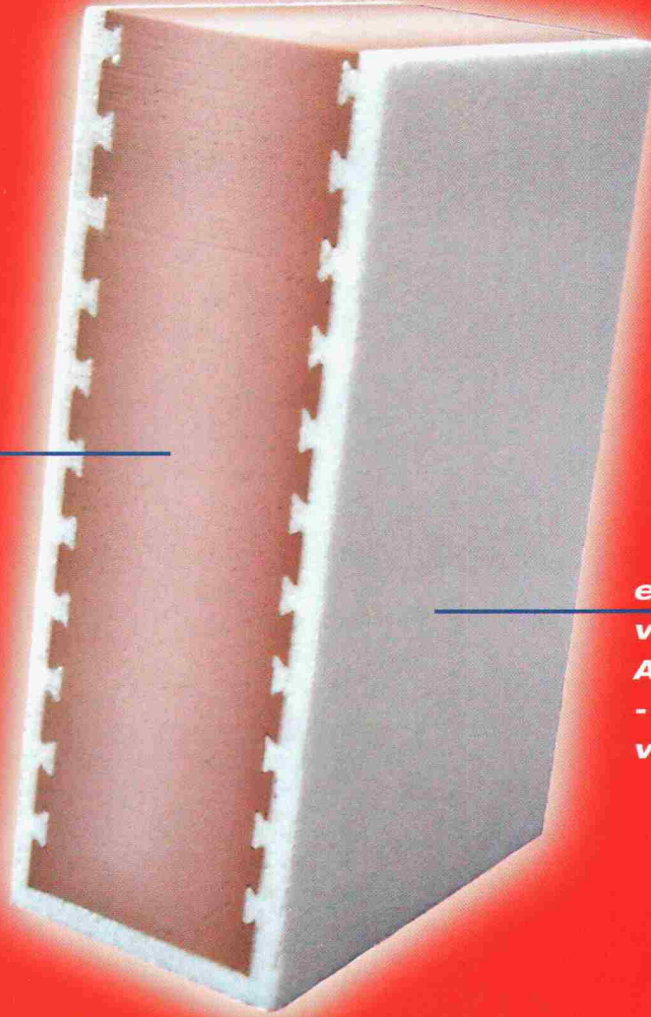


KO2



Microchip

NEW GENERATION



heavy
hochverdichteter
Kern bringt
dieselbe
Wärmedämm-
wirkung mit nur
ca. der Hälfte
der Plattenstärke

easy
verputzbare
Aussenschicht
- problemlos
verarbeitbar

HiCompact[®]

Die hochverdichtete Wärmedämmung der neuen Generation schafft das bisher Unmögliche und komprimiert das Dämmvermögen im Verhältnis 1 : 1,8. Planern und Architekten bringt HiCompact[®] Aussen und Innen mehr Freiraum. Den Bauherren mehr Nutzfläche bei geringeren Gesamtkosten.



gonon
Isolation AG (SA)
CH-8226 Schleithelm
Telefon 052/680 17 21

www.hicompact.ch